

IRG4IBC30WPbF

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR

Features

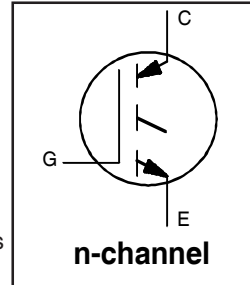
- Designed expressly for Switch-Mode Power Supply and PFC (power factor correction) applications
- 2.5kV, 60s insulation voltage ©
- Industry-benchmark switching losses improve efficiency of all power supply topologies
- 50% reduction of Eoff parameter
- Low IGBT conduction losses
- Latest-generation IGBT design and construction offers tighter parameters distribution, exceptional reliability
- Industry standard Isolated TO-220 Fullpak™ outline
- Lead-Free

Benefits

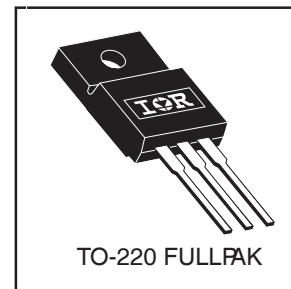
- Lower switching losses allow more cost-effective operation than power MOSFETs up to 150 kHz ("hard switched" mode)
- Of particular benefit to single-ended converters and boost PFC topologies 150W and higher
- Low conduction losses and minimal minority-carrier recombination make these an excellent option for resonant mode switching as well (up to >>300 kHz)

Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
V_{CES}	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	600	V
$I_C @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Continuous Collector Current	17	A
$I_C @ T_C = 100^\circ\text{C}$	Continuous Collector Current	8.4	
I_{CM}	Pulsed Collector Current ①	92	
I_{LM}	Clamped Inductive Load Current ②	92	
V_{GE}	Gate-to-Emitter Voltage	± 20	V
E_{ARV}	Reverse Voltage Avalanche Energy ③	180	mJ
$P_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Maximum Power Dissipation	45	W
$P_D @ T_C = 100^\circ\text{C}$	Maximum Power Dissipation	18	
T_J T_{STG}	Operating Junction and Storage Temperature Range	-55 to + 150	°C
	Soldering Temperature, for 10 seconds	300 (0.063 in. (1.6mm from case)	
	Mounting torque, 6-32 or M3 screw.	10 lbf•in (1.1N•m)	



$V_{CES} = 600\text{V}$
$V_{CE(on) typ.} = 2.1\text{V}$
@ $V_{GE} = 15\text{V}, I_C = 12\text{A}$



Thermal Resistance

	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case - IGBT	—	2.8	°C/W g (oz)
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient, typical socket mount	—	65	
Wt	Weight	2.0 (0.07)	—	

Electrical Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$V_{(BR)CES}$	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	600	—	—	V	$V_{GE} = 0V, I_C = 250\mu A$
$V_{(BR)ECS}$	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage ④	18	—	—	V	$V_{GE} = 0V, I_C = 1.0A$
$\Delta V_{(BR)CES}/\Delta T_J$	Temperature Coeff. of Breakdown Voltage	—	0.34	—	V/ $^\circ\text{C}$	$V_{GE} = 0V, I_C = 1.0mA$
$V_{CE(ON)}$	Collector-to-Emitter Saturation Voltage	—	2.1	2.7	V	$I_C = 12A, V_{GE} = 15V$
		—	2.45	—		$I_C = 23A, V_{GE} = 15V$
		—	1.95	—		$I_C = 12A, T_J = 150^\circ\text{C}$ See Fig.2, 5
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	3.0	—	6.0		$V_{CE} = V_{GE}, I_C = 250\mu A$
$\Delta V_{GE(th)}/\Delta T_J$	Temperature Coeff. of Threshold Voltage	—	-11	—	mV/ $^\circ\text{C}$	$V_{CE} = V_{GE}, I_C = 250\mu A$
g_{fe}	Forward Transconductance ⑤	11	16	—	S	$V_{CE} = 100V, I_C = 12A$
I_{CES}	Zero Gate Voltage Collector Current	—	—	250	μA	$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 600V$
		—	—	2.0		$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 10V, T_J = 25^\circ\text{C}$
		—	—	1000		$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 600V, T_J = 150^\circ\text{C}$
I_{GES}	Gate-to-Emitter Leakage Current	—	—	± 100	nA	$V_{GE} = \pm 20V$

Switching Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
Q_g	Total Gate Charge (turn-on)	—	51	76	nC	$I_C = 12A$
Q_{ge}	Gate - Emitter Charge (turn-on)	—	7.6	11		$V_{CC} = 400V$ See Fig.8
Q_{gc}	Gate - Collector Charge (turn-on)	—	18	27		$V_{GE} = 15V$
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	25	—	ns	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 12A, V_{CC} = 480V$ $V_{GE} = 15V, R_G = 23\Omega$ Energy losses include "tail" See Fig. 9, 10, 13, 14
t_r	Rise Time	—	16	—		
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	99	150		
t_f	Fall Time	—	67	100		
E_{on}	Turn-On Switching Loss	—	0.13	—	mJ	See Fig. 9, 10, 13, 14
E_{off}	Turn-Off Switching Loss	—	0.13	—		
E_{ts}	Total Switching Loss	—	0.26	0.35		
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	24	—	ns	$T_J = 150^\circ\text{C}$, $I_C = 12A, V_{CC} = 480V$ $V_{GE} = 15V, R_G = 23\Omega$ Energy losses include "tail" See Fig. 11,13, 14
t_r	Rise Time	—	17	—		
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	150	—		
t_f	Fall Time	—	150	—		
E_{ts}	Total Switching Loss	—	0.55	—	mJ	
L_E	Internal Emitter Inductance	—	7.5	—	nH	Measured 5mm from package
C_{ies}	Input Capacitance	—	980	—	pF	$V_{GE} = 0V$
C_{oes}	Output Capacitance	—	71	—		$V_{CC} = 30V$ See Fig. 7
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance	—	18	—		$f = 1.0MHz$

Notes:

- ① Repetitive rating; $V_{GE} = 20V$, pulse width limited by max. junction temperature. (See fig. 13b)
- ② $V_{CC} = 80\%(V_{CES})$, $V_{GE} = 20V$, $L = 10\mu H$, $R_G = 23\Omega$, (See fig. 13a)
- ③ Repetitive rating; pulse width limited by maximum junction temperature.

- ④ Pulse width $\leq 80\mu s$; duty factor $\leq 0.1\%$.
- ⑤ Pulse width $5.0\mu s$, single shot.
- ⑥ $t = 60s$, $f = 60Hz$

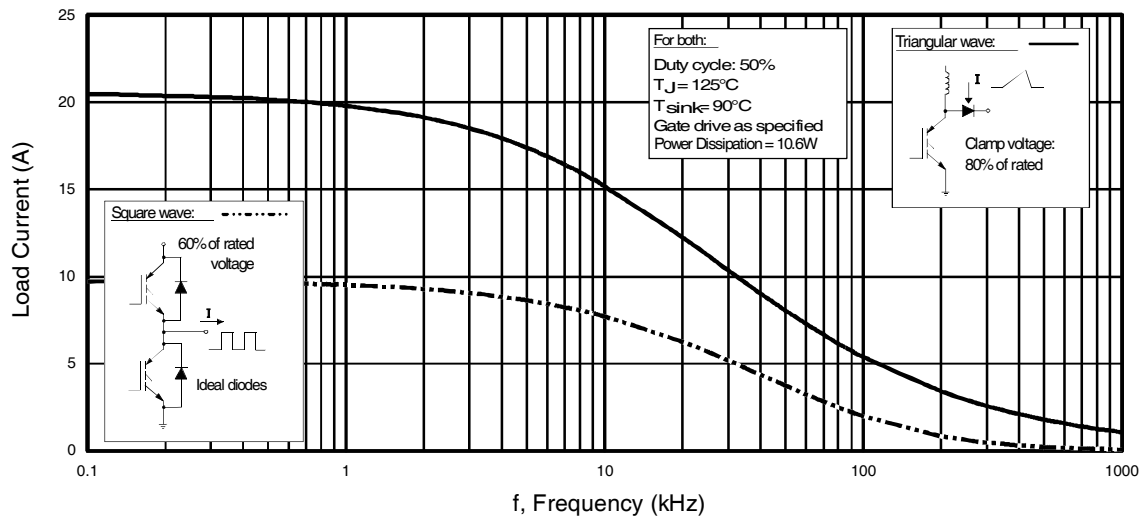


Fig. 1 - Typical Load Current vs. Frequency
(For square wave, $I = I_{\text{RMS}}$ of fundamental; for triangular wave, $I = I_{\text{PK}}$)

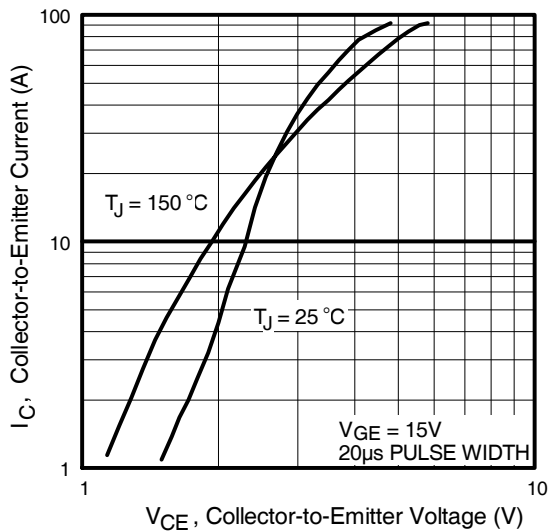


Fig. 2 - Typical Output Characteristics

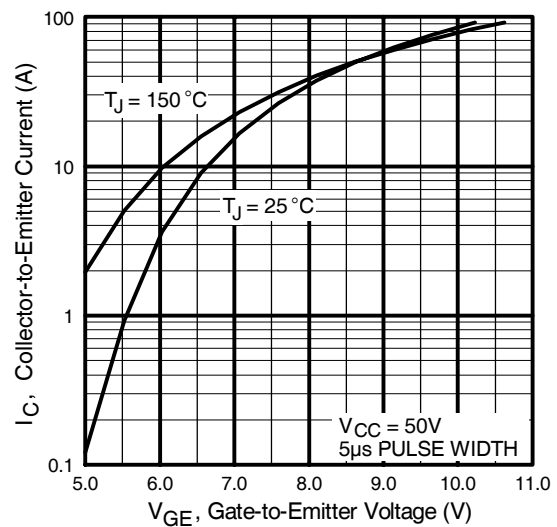


Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics

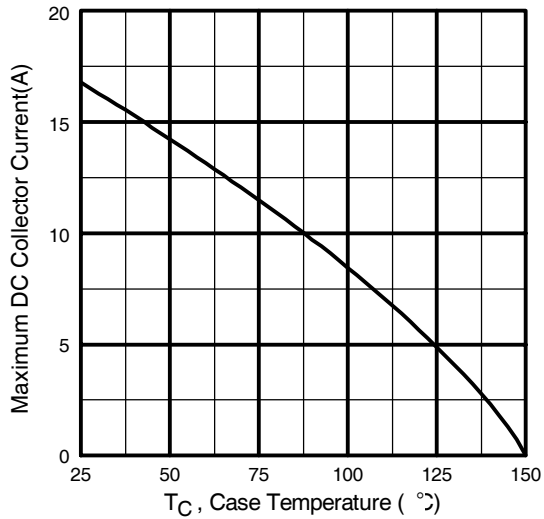


Fig. 4 - Maximum Collector Current vs. Case Temperature

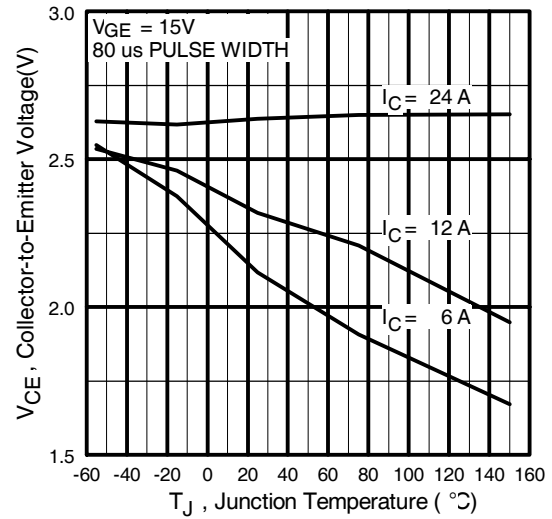


Fig. 5 - Collector-to-Emitter Voltage vs. Junction Temperature

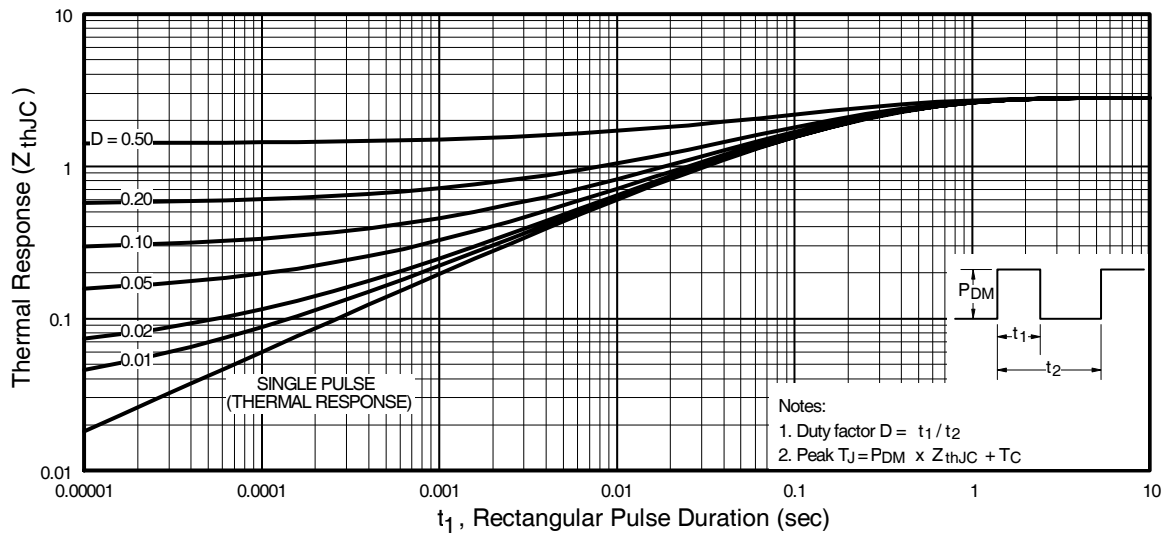


Fig. 6 - Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case

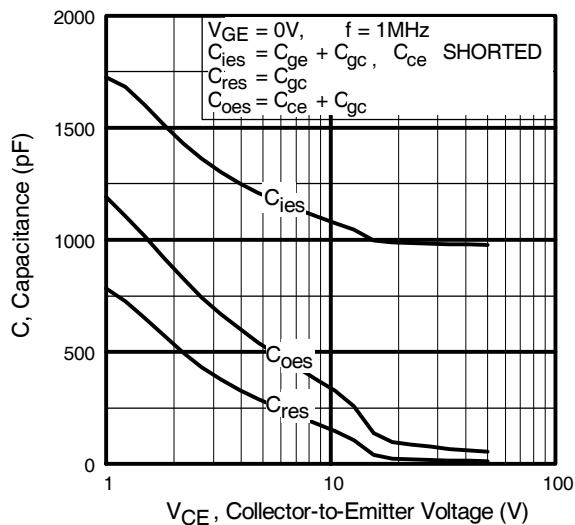


Fig. 7 - Typical Capacitance vs. Collector-to-Emitter Voltage

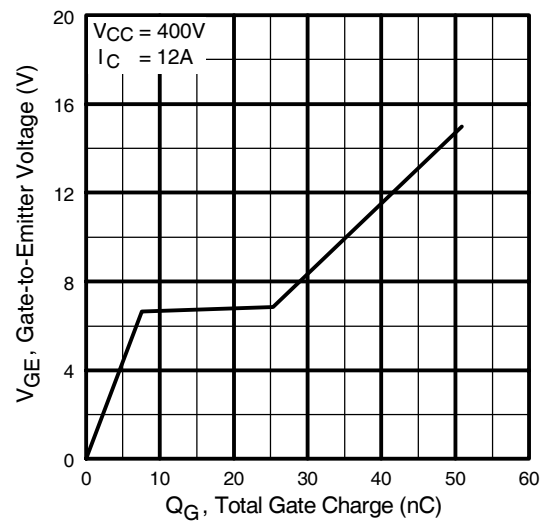


Fig. 8 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Emitter Voltage

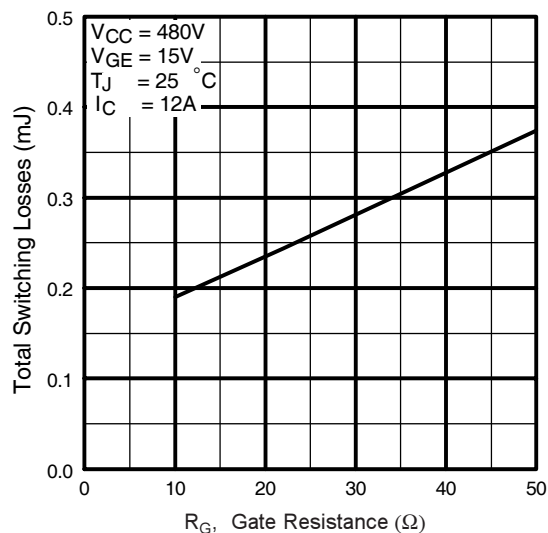


Fig. 9 - Typical Switching Losses vs. Gate Resistance

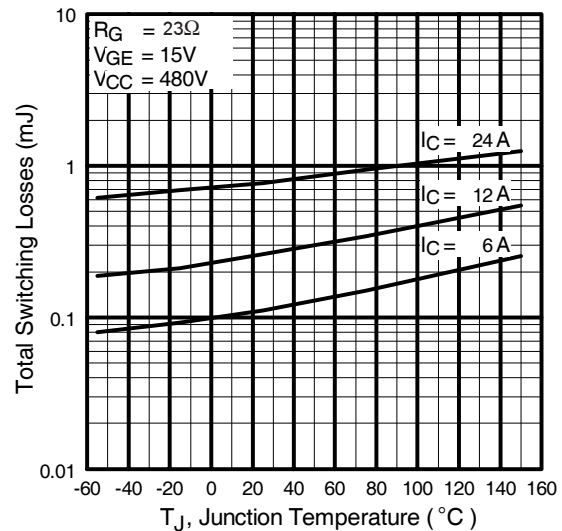


Fig. 10 - Typical Switching Losses vs. Junction Temperature

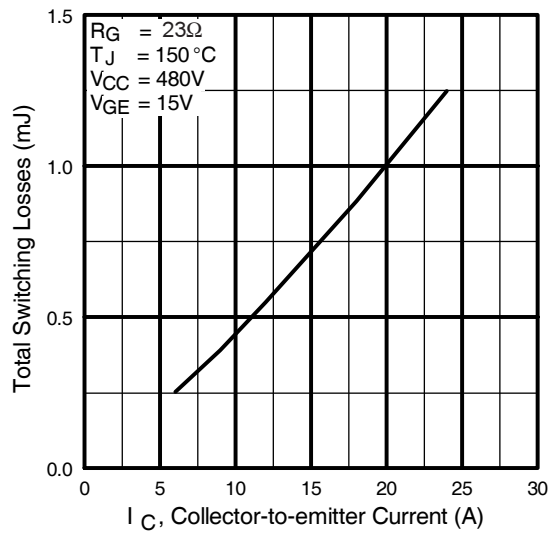


Fig. 11 - Typical Switching Losses vs. Collector-to-emitter Current

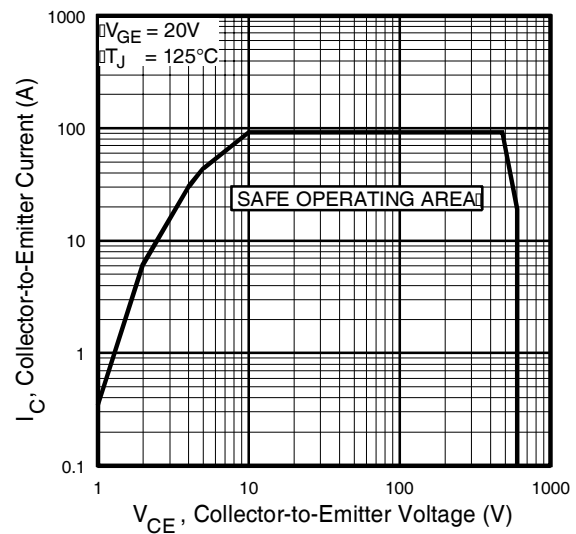


Fig. 12 - Turn-Off SOA

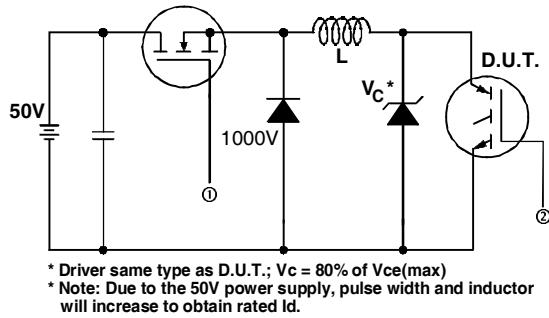


Fig. 13a - Clamped Inductive Load Test Circuit

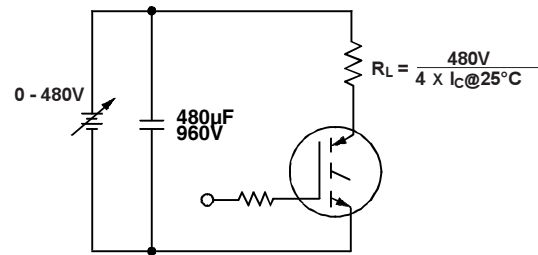


Fig. 13b - Pulsed Collector Current Test Circuit

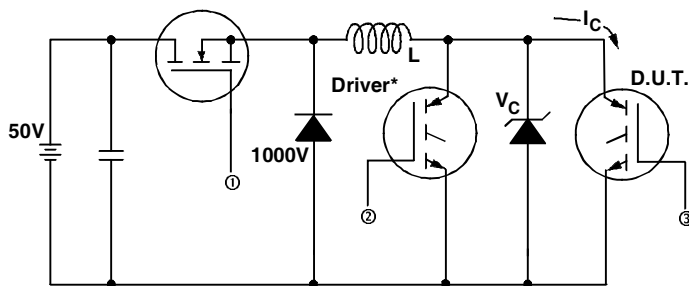


Fig. 14a - Switching Loss Test Circuit

* Driver same type as D.U.T., $V_C = 480V$

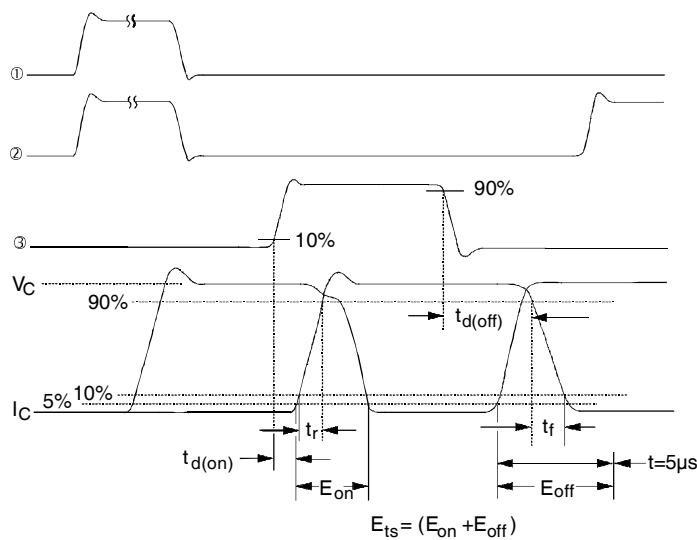


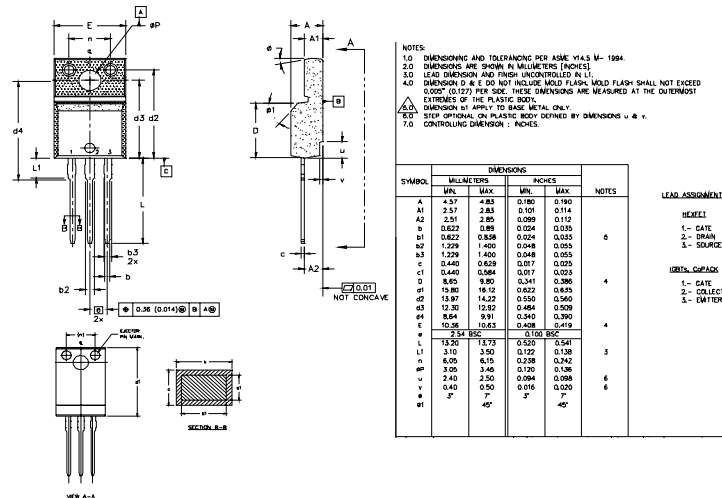
Fig. 14b - Switching Loss Waveforms

IRG4IBC30WPbF

International
IR Rectifier

TO-220 Full-Pak Package Outline

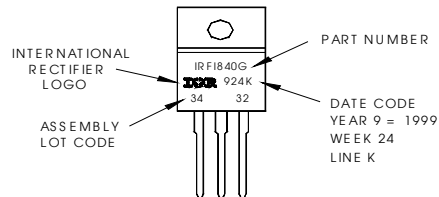
Dimensions are shown in millimeters (inches)



TO-220 Full-Pak Part Marking Information

EXAMPLE: THIS IS AN IRF1840G
WITH ASSEMBLY
LOT CODE 3432
ASSEMBLED ON WW 24 1999
IN THE ASSEMBLY LINE "K"

Note: "P" in assembly line position indicates "Lead-Free"



International
IR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903

Visit us at www.irf.com for sales contact information.
Data and specifications subject to change without notice. 06/04

Note: For the most current drawings please refer to the IR website at:
<http://www.irf.com/package/>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А